

特徴

Lapping Plate GaN/Al₂O₃ Wafer

研磨加工速度の早いプレート！

GaN/Al₂O₃高脆材の面粗さ大幅UP！

スクラッジの大幅低減！

プレートの磨耗が少ない高寿命

面粗さ（P-V値）差の大幅低減！

ラップ加工プレートの安定化！

プレートの目詰まり解消！

平面精度の安定化を実現！

5元金属化により硬度UP！

銅より軟らかい軟質金属採用！

超微細化結晶処理！

5元金属超微細化結晶処理

